# 面向车载DC/DC应用的 eGaN®FET和IC



汽车电子现在可以充分利用增强型氮化镓(eGaN®)器件提高效率、速度、缩小尺寸和降低成本。目前在多个重点应用已经展示出氮化镓器件比老化的硅MOSFET器件具有更显着的优势,特别是在48 V 输入节点的应用。





用于輕度混合动力车的48 V输入/12 V输出

用于信息娱乐应用的12至24 V输入/3.3 V输出

### 用于輕度混合动力车的48 V输入/12 V输出

到2025年,全球卖出每10辆汽车就有一辆是48 V 轻度混合动力车。48 V系统可以将燃油效率提高约10-15%,在不增大发动机的情况下提供高4倍的功率,而且降低二氧化碳排放量达25%。

随着最新款汽车采用新型耗电且由电子驱动的功能和特性,对48 V总线配電的需求更大,例如电动启停、电动转向、电动悬挂、电动涡轮增压和变速空调等。

现在,随着自动驾驶汽车的出现,激光雷达、雷达、摄像头和超声波传感器等系统对配电系统的要求更多。这些系统都需要高性能图形处理器来收集、解析、集成并理解一切信息。这些处理器非常耗电,给传统的车载12 V配电总线带来额外的电力需求。

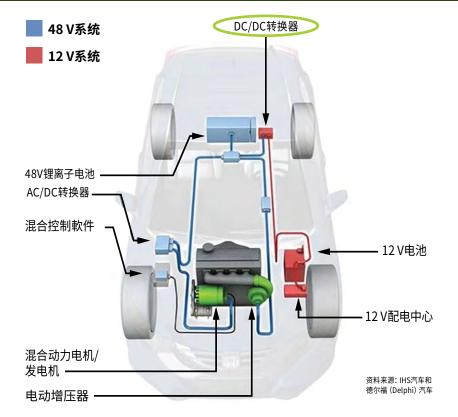


图 1.48 V轻度混合动力系统示意图

1

#### 为什么使用氮化镓器件?

GaN技术提高了48 V总线系统的效率、缩小尺寸并降低系统成本。由于开关快,基于氮化镓器件的解决方案可在每相250 kHz下工作,而传统MOSFET解决方案则在每相125 kHz下工作。例如在3 kW、48 V/12 V DC/DC转换器中,如果器件可以在更高的开关频率下工作,就可以从五相系统改为使用四相系统,从而缩小尺寸和降低成本。如图2所示,基于GaN器件的解决方案的体积缩小了35%、电感DCR损耗降低了10 W,而且与基于MOSFET的方案相比,系统成本降低了约20%。

### GaN器件...更小

### 基于MOSFET器件的解决方案在125 kHz下工作,需要五相设计以实现250 A (电感受限)



H = 46 mm L = 163 mm Area = 75 cm<sup>2</sup>

### 基于<mark>氮化镓器件的</mark>解决方案可以在更高的开关频率<mark>250 kHz</mark>下工作,只需四相设计实现250 A



图 2.在48 V/12 V、3 kW系统中,基于eGaN FET与硅MOSFET的解决方案的尺寸比较

#### GaN器件...更高效

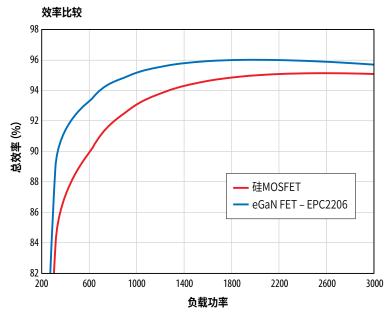


图 3.在48 V/12 V、3 kW系统中,基于eGaN FET与硅MOSFET 的解决方案的效率和成本的比较

# GaN器件...更具成本效益

di t	解决方案	
成本	MOSFET	eGaN
电感成本 MOSFET = 5 per GaN FET = 4 per	\$5.50	\$4.40
<b>FET成本</b> MOSFET = 10 per GaN FET = 8 per	\$10.30	\$9.90
<b>驱动器成本</b> MOSFET = 5 per GaN FET = 4 per	\$2.50	\$2.00
<b>PCB成本</b> (以\$0.025/ cm <sup>2</sup> 估算)	\$1.88	\$1.23
<b>外壳成本</b> (基于MOSFET的解决方 案尺寸更大,成本更高)	\$2.00*	-
DC/DC转换器的整体 子成本	\$22.20	\$17.50

\*估值

# 用于信息娱乐应用的12~24 V输入/3.3 V输出

到2022 年,全球车载信息娱乐系统的出货量预计将超过1.83亿台(Statista)。现代信息娱乐系统包含许多先进功能,例如触摸屏功能、蓝牙通信、数字和高清电视、卫星广播、GPS 导航,甚至游戏。这些系统对车辆动力系统的功率要求更高。

# 为什么使用氮化镓器件?

与硅MOSFET相比,GaN器件的尺寸小很多,而且电容更小。与最先进的硅 MOSFET 相比,氮化镓晶体管的卓越品质因数(FOM)让设计人员可以实现更快的开关速度,从而可以構建更小、更高效、工作温度更低且成本更低的系统(见图4)。

为了展示FOM的改进如何转化为性能,我们构建了一个具有12 V至24 V输入范围和3.3 V输出的系统,并对基于100 V的eGaN FET与硅MOSFET的解决方案进行比较。两个转换器均在2 MHz、10 A下工作。在12 V输入时,基于eGaN器件的解决方案的峰值效率提高了达5%和功耗降低了2 W。在24 V输入时,基于eGaN器件的解决方案的峰值效率高出7%和功耗低了3.1 W(图5)。



#### eGaN FET与硅MOSFET的品质因数(FOM)的比较

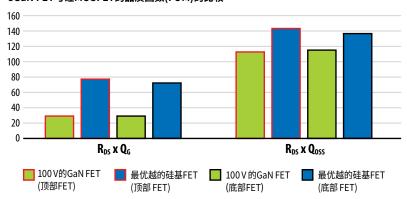
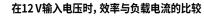
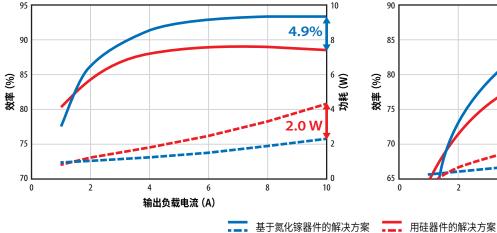


图 4. eGaN FET与硅MOSFET的品质因数(FOM)的比较

# GaN器件...更高效





#### 在24V输入电压时,效率与负载电流的比较

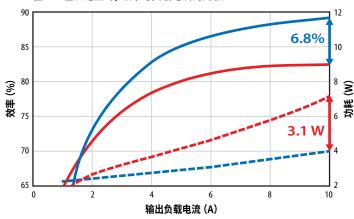


图5: eGaN FET与硅MOSFET的效率和功耗的比较

#### 信息娱乐系统设计

器件型号	描述	V <sub>IN</sub>	V <sub>out</sub>	I <sub>OUT</sub> (A)	特色产品
EPC9160	双路输出同步降压转换器	9 V – 24 V	双路输出: 5 V / 3.3 V	15 A	EPC2055

# GaN器件... 工作温度更低

尽管eGaN FET明显更小,但更高 的效率和更低的功耗使基于GaN 器件的解决方案比更大型的、基于 MOSFET的解决方案工作时的温度 更低。图6显示了在24 V输入、3.3 V 输出、2 MHz、没有气流和没有散 热器的情况下运行的两块板的热性 能。我们可以看到,基于GaN器件 的解决方案比硅解决方案的热点低 10°C。



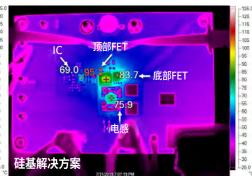


图6: eGaN FET与硅MOSFET的散热性能的比较

	00000000000000000000000000000000000000	3.5 mm x 1.95 mm	2.5 mm x 1.5 mm
参数	EPC2206 (@ 5 V <sub>GS</sub> )	EPC2218A (@ 5 V <sub>GS</sub> )	EPC2204A (@ 5 V <sub>GS</sub> )
V <sub>DS</sub>	80 (AEC-Q101)	80	80
R <sub>DS(on)</sub> typ	1.8 mΩ	2.4 mΩ	4.4 mΩ
R <sub>DS(on)</sub> max	2.2 mΩ	3.2 mΩ	6 mΩ
$Q_G typ @ 50 V_{DS}$	15 nC	10.5 nC	5.7 nC
$Q_{GD}$ typ @ 50 $V_{DS}$	3 nC	1.5 nC	0.8 nC
$Q_{OSS}$ typ @ 50 $V_{DS}$	72 nC	46 nC	25 nC
Q <sub>RR</sub> typ	0 nC	0 nC	0 nC
器件尺寸	13.9 mm <sup>2</sup>	6.8 mm <sup>2</sup>	3.75 mm <sup>2</sup>
开发板	EPC90122	n/a	n/a

<sup>\*</sup>AEC车规级认证的器件正在开发中。如欲了解更多信息,请与我们联系。

#### 车用48 V 參考设计

器件型号	描述	V <sub>IN</sub>	V <sub>out</sub>	I <sub>OUT</sub> (A)	特色产品
EPC9163	2 kW的48 V/12 V双向功率模块	20 V – 60 V (降压转换器) 11.3 V – 16 V (升压转换器)	5 V – 16 V (降压转换器) 20 V – 50 V (升压转换器)	140 A (降压转换器) 140 A (升压转换器)	EPC2218
EPC9165	2 kW的48 V/12 V双向功率模块	20 V – 60 V (降压转换器) 11.3 V – 16 V (升压转换器)	5 V – 16 V (降压转换器) 20 V – 50 V (升压转换器)	140 A (降压转换器) 140 A ( (升压转换器)	EPC2302
EPC9170	2 kW 48 V/14 V, 140 A电源模块	20 V – 60 V (降压转换器) 11.3 V – 16 V (升压转换器)	5 V – 16 V (降压转换器) 20 V – 50 V (升压转换器)	140 A (降压转换器) 140 A (升压转换器)	EPC23101 /EPC2302



#### 更多资讯

请发送电子邮件至info@epc-co.com 与我们联系或与您所属地区的EPC销售代表联系。 详情请浏览 www.epc-co.com.cn 或在我们的网页注册 (http://bit.ly/EPCupdates),

定期收取EPC公司的最新产品资讯。

# 扫一扫了解更多



